Requested Patent:

JP60246635A

Title:

AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS;

Abstracted Patent

JP60246635;

Publication Date:

1985-12-06;

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

NICHIDEN ANELVA KK:

Application Number.

JP19840103098 19840522 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve yield by a method wherein auditary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auditary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

9日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

砂公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int_Cl_4

数别記号

厅内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

答査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 自動基板処理装置

❷特 顧 昭59-103098

❷出 顧 昭59(1984)5月22日

の発 明 老 嬔 飼 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 砂発 明 老 斉 ే 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 夫 **砂発** 明 者 æ 中 郭 巳 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 砂発 明 者 吉 田 连 连 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルベ株式会社内 の出題 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

1.発明の名称

自動基板処理装置

2. 特許請求の範囲

3.発明の評細な説明

(利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基象等の自動芸板処理装置に関するものである。

(背景技術)

高密度に集積された半導体デバイス等の製造では生産を留りを改善することがきわめて重要である。生産を割りを上げることで布少かつ質量を受 銀を有効に活用し、コスト低級を計ることができる。

為智度集積半界体デバイスの生産参替りに影響を与える要因として、基本の搬送その他の前処理工程にかける影故(例えはシリコンウェーハ)へのゴミ(複数担子を含む)の付着がある。例えば高智度集成回路の設造工程の中には1mm前後の寸法のラインアンドスペースのエッチング工程があるが、との工程で1~2mm前後の複粒子がエッチング処理前の最初に付減すれば、その複数子はエッテング用マスクとして作用し、その場所にエッテング不良(エッテング製り)を生ずる。エッテ

特別場60-246635(2)

ング残りがAI配線の加工時に生ずるとも、 それ は十なわら銀鋼のショートとなり半導体デバイス は動作しなくなり参属りを数下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び敬紋子の付着の原因には、(1) 作業者の不住尽によるもの。 関番板の脱着に使用するピンセットなどの意具の 汚染によるもの。関番板処理に作って不可趣的に 生ずるものがある。これらのうち、(1) 、関項は作 乗者の介征によって生するもので、これの探会を 目指して前処理工程を出来るだけ作業者を煩わさ ないものにする自動化級魔の採用が増加している。

さて、前2回は従来のドライエッナンダ工程にかける自動基板処理袋似の被略を示す図である。 被処理基板11位カセット10に1枚または似飲 枚取めされた状態で終2を続けて右方の外気側からカセット試1に投入皮配される。被処理基板1 1はこのあと、トランスファー室5 に取けられたフォータ6 によって自動的にエッテング室7の 鉱 額 上に改けられたスサージ9 に搬送される。 別 1 回では電磁8 の上に分針8 個のスナージ9 が 数 げられているためとれに8枚の被処理基板を配して8枚が一群となって同時にエッテングされるがカセット10円にたまたまの差数数不足分の改立を数があるには、電板8上に不足分の空きステージを生ずるとと、なる。との状態のよったでであった。 空きステージは過度の出版のように、ステージョのその部分のに対応がエッテングされたり、あるいはし、担告あるいは万条されたなどの関節を生ずる。とのようにはよる。 にはようにはなる。

この補助基板は、被処理基板11が入っているカセット10をカセット室1に搬入する前に、作業者が被処理基板11の枚数を数えて、それが異配した一冊の枚数の 8 の差数 値に 立るよう に 胸髪しているもので、 この場合の 基板の出し入れには ピンセット を用いているが、 これがゴミ の名生を 促進することに なっている。 この枚 鉄岬 垂作典は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、
アンローディング(図収)作業時だも必要である。
即ち、図示のように、処理係の基板にはかせっト
望るに試験されたカセット15内に補助基板と一
精に図収されるので、カセット23からカセット
15を取り出した際に不要な希助基板を抜き取る
作業が必要である。この作業を自動化するをとも
に、その作業を密閉した室内で行うような装置が
必要となる。

(発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。 即ち、上記の第2 図の装置を垂板処理部として、その前・後数に基板搬送装置ない。 を取れた達なる垂板収納装置を設備し、 基板収納 機能には、 被処理基板、 処理疾患板と、 ダミー用の 補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、 の 依 対応して基板数送装置には次の (A) (B) の 後能を持たせたものである。

(A) 基板収的装配から基板処理部に搬送する鉄処

理基板の偶数が、前配の一群の枚数(前配では 8枚)に達しないときは、補助基板収的のカセットから、不足枚数だけの補助基板を収出して 搬送する。

(8) 基板処理部から基板収納装置に基板を搬送するときには、基板を処理済基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

(突施例)

以下、図に並いて本苑明の実施例を成引する。 第1回にかいて、基板処理部人は、カセット 1 0の形状を除けば無1回と同一の、15なは、単位 かる。この実施例ではカセット 1 0 、15なは、 のののでは、多のでは、1 には、1 になって、1 には、1 になっている。またには、2 には、1 には、2 には、1 になった。またでは、1 になった。 カセット室の許 2 、4 もある。カセット 1 0 、1 5 の出し人れが省略の確本が小さくなる。

据 2 図の B 部の基板数送袋置 6 0 と基板収納袋

催了の仕本実施例で付収された部分である。基板 取納拡散での内では処理的の被処理基板で1は カセット20に収納され、処理会の基板31はカ セット30に収納され、ダミー別の補助基本51 はカセット41、42K収納されている。 カセッ ト窓1、3に出定されている鉄道のカセット10 、15と基板収納装置70の名まセットの間の基 板の撤送を基板搬送装置60が交替つ。即ち、カ セット宝1のカセット10の被処理基板11がな くさった場合には、 新2 を飼いて、 お仮収 初装置 70内にあらかじめ投入されている被処理基框2 1 がカセット20から、被送谷じて撤送されてく るようになっている。そしてとの場合、もしカセ ット21にセットされている基板の枚数が、エッ テング電子に設けられたステージョの解数(とれ は一国で処理される枚杖であって、図の場合は8 個)の豊鉄街にせっていまい場合には、(との検 出はカウンターの設定などで比較的簡単に行なわ れる。国示していない。)不足枚数だけの補助用 米単51がカセット41より撤去器F-D-Cを

Carlotte State Commence

経由して、カセット1000カセット1000日から に変えるようになっている。次に、カルト窓1のカセット2000になっている。次に、ラング窓7からトラカカカンで窓1000カナット1500カナット200カナット1500カナット200カナット300とでは、ドインでは、インに送りは、ドインがは、例えばなります。次には、例のでは、例のでは、例のでは、例のでは、のでは、では、のでは、1000円に行って、インのでは、100円に行って、インのでは、100円に行って、インのでは、100円に行って、100円に行って、インのでは、100円によりには、100円に

をお、上述の被処理基板個数の依出とそれに基づく補助基板の送加と、処理供基板と補助基板の 这分けと各カセットへの最分け根式をどは、動単 本記憶装載と中央処理装置をそをえた電子的な制 舞器(第1回に1点無能のブロッタ80で示す) を、基板板送装置60に付款して行わせることで

も、容易に選取できる。 補助無数5 1 のカセット4 1 または4 2 のの動は4 1 ・ 4 2 の一方が開発した。 をおけれた 2 のの数が作になった時間をある。 ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないののののでは、ないのののののでは、ないのののののでは、ないのののののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないののののでは、ないのののでは、ないのののでは、ないののでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、な

さらに、本実施例には、次の個次的効果がある。 即ち、実工程に先だって基板処理部のウェーミン クアップを行うととがこの他の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基取用のカセット20 に、放業に垂板を輸入せずに、複動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要数基板処理部1に搬送 され処理され、かつ返送されその動作が繰返され て所盤回数のウェーミングアップが実行されると いう効果がある。との数の装置の信券性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング装置について辞典に述べたものであるが、エッチン 装置に限定されるととなく本発明は半導体製造装置等で他の処理工程にも広範囲に利用できるとと はいうまでもない。

(発明の効果)

本発明の自動基板処理技能は、タリーンルーム 内への作業者の立入りを低減し、ゴミの発生付加 の機会を循小にし、処理基板の参留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も基るし い。

4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例の自動基板処理装置の 数略図、第2回は従来の基板処理装置の数略図で ある。

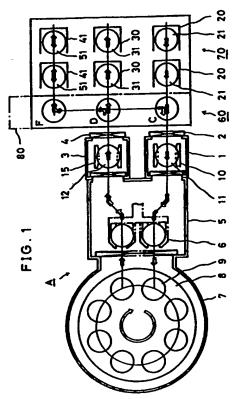
1 、3 ··· カセット室 、 5 ··· トランスファー室 7 ··· ··・エッチング室 。 6 ··· フォーク

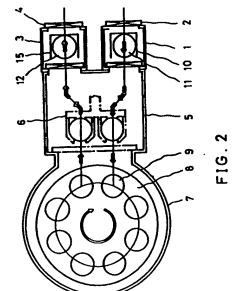
神開報60-246635(4)

8 ····· 電 · 後 10.15,20.30.41,42 ···· カセット 11:21 ··· 被処理業板、12,31 ··· 処理贷業板 51 ····· 補助業板 ,60 ····· 基板搬送装置

70 ······ 盖根収的装置 A········· 基板处理器

存許出願人 日電アネルパ株式会社





手 統 補 正 杏 (自発)

昭和59年7月13日

养許庁長官

胺

 事件の投示 脳和59年特許顕第103098号

2. 発明の名称

自動器板処理裝置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出順人

住 所 東京都府中市四谷5-8-1

氏 名 日電アネルバ株式会社

田 美大郎

4. 補正命令の日付 昭和 年 月 日

5. 補正により増加する発明の数

0

6. 補正の対象

明福春の発明の評談な説明の概。図面。

7. 補正の内容

別紙のとかり



###60-246635(5)

補正の内容

- 1. 明線 第3頁20行目の | 1個では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿部6頁11行目の「0の形状」を「0かよび15の形状」と補正する。
- 3. 両20行目の「無2関のB部」を「無1関の」 と補正する。
- 4. 図面の第1個の符号の一部を私付図面の赤字の如く補正する。

即り、第1個の符号の左上部の「41」を 「42」に補正する。

(以上)

